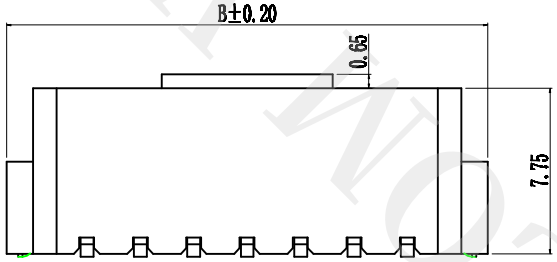
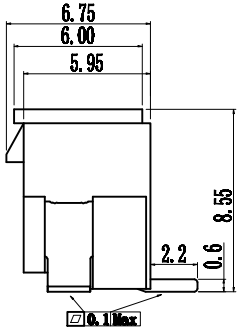
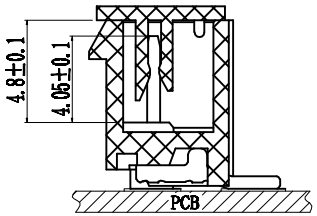
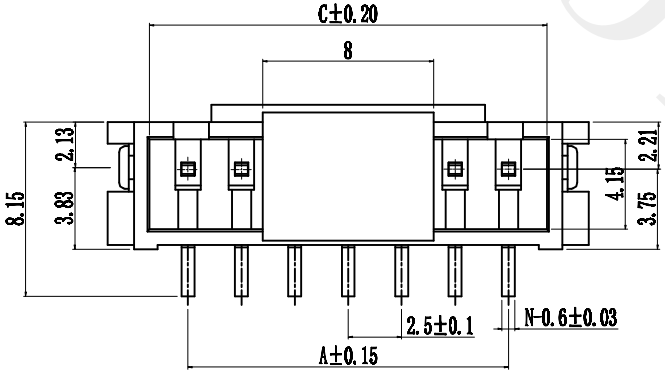


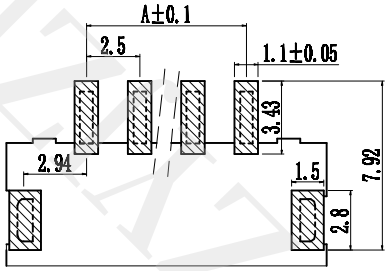


剖面A-A



1.技术参数：
1.1 额定电流：3.0A AC/DC
1.2 额定电压：250V AC/DC
1.3 耐 电 压：1000V AC/minute
1.4 接触电阻：20mΩ MAX
1.5 绝缘电阻：1000MΩ MIN
2.工作温度：-40℃～+105℃
3.防火等级：UL94V-0
4.电镀规格：亮锡　　镀层厚度：
0.5～1.5um 锡层：2.8～3.5um





印制线路板

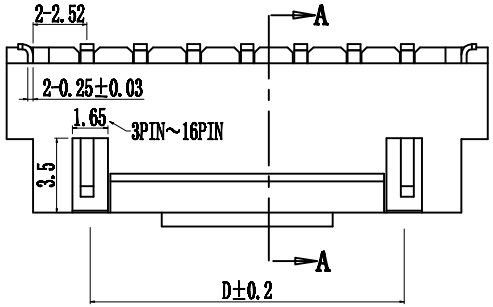
物料编码格式

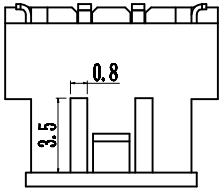
ZJLQ-XHB-NP✲-✲✲✲-✲

公司代号
物料系列
PIN引脚数量
贴装：L-立贴 W-卧贴
电镀工艺：
雾锡：MSn
亮锡：BSn
金：AU

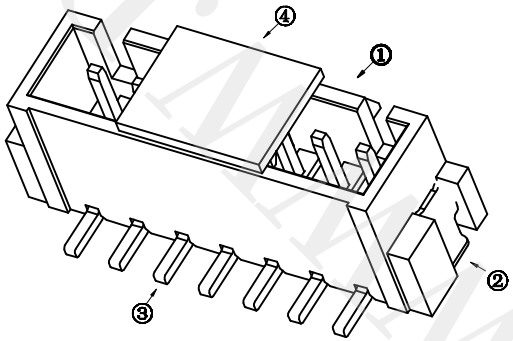
胶芯颜色：
黑色-BK
蓝色-BL
绿色-GN
橙色-OR
黄色-YL
红色-RD
粉色-PK

Circuits	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
2.5LT-2P	**2.50**	9.90	**6.10**	**3.04**
2.5LT-3P	5.00	12.40	8.60	4.65
2.5LT-4P	7.50	14.90	11.10	7.15
2.5LT-5P	10.00	17.40	13.60	9.65
2.5LT-6P	12.50	19.90	16.10	12.15
2.5LT-7P	15.00	22.40	18.60	14.65
2.5LT-8P	17.50	24.90	21.10	17.15
2.5LT-9P	20.00	27.40	23.60	19.65
2.5LT-10P	22.50	29.90	26.10	22.15
2.5LT-11P	25.00	32.40	28.60	24.65
2.5LT-12P	27.50	34.90	31.10	27.15
2.5LT-13P	30.00	37.40	33.60	29.65
2.5LT-14P	32.50	39.90	36.10	32.15
2.5LT-15P	35.00	42.40	38.60	34.65
2.5LT-16P	37.50	44.90	41.10	37.15





2PIN结构开槽尺寸



NO	物料名称	数量（PCS）	材质	镀涂
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	焊片	2 PCS	黄铜 H62	亮锡
③	PIN针	2～16 PCS	黄铜 H62	亮锡
④	盖板	1 PCS	LCP	本色

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	XH2.54立贴NP
				X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 21.11.05	料号	ZLLQ-XHB-NPL-✲✲✲-✲✲
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	赵先礼 21.11.05		
				X.XXX ±0.10	投影		批准	田泽民 21.11.05	浙江领强电子科技有限公司	
				Angle ±3.0°	页次	1/1				

WWW.DZXW.ICOM